回路基板におけるシールドケースまたは板状アンテナの設置構造

発明の背景

(1) 発明の属する技術分野

【0001】本発明は、回路基板における極成部品の連結構造に関し、特に、無線機に内蔵された板状アンテナと回路基板との連結構造および回路基板におけるシールドケースの設置構造に関するものである。

(2) <u>先行技術</u>

【0002】 例えば携帯電話端末のような移動体無線通信機器においては、機器本体に対して引出し目在に取り付けられたホイップアンテナの他に板状のアンテナが内蔵されている。このような板状アンテナは凹路基板に機械的に固定されているとともに回路基板に設けられた所定の回路パターンに電気的に接続されている。このような板状アンテナと回路基板との連結構造は確々のものが提案されており、例えば特別平9-284023号介部の従来例には、一般に逆ドアンテナと呼ばれている板状アンテナと回路基板との連結構造が記載されている。

【0003】 図1は、上述した特別平9-284023号公報の従来例に記載された板状アンテナと回路基板との連結構造を示するのである。金属板に打ち抜き加工および折り曲げ加工を施して、例えば放射素子として機能する板状アンテナ素子1と、その一側縁から突出する細条をほぼ垂直に折り曲げて形成された給電ストリップ2aおよび短絡ストリップ3aと、これら給電ストリップおよび短絡ストリップの先端に板状アンテナ素子とほぼ平行に延在する給電端子2bおよび短絡端子3bとが一体的に形成されている。

【0004】 このような板状アンテナを、所定の回路パターンが形成され、電子部品が実装された回路基板4の上に装着されているが、板状アンテナ素子の表型および短辺方向の寸法と、板状アンテナ素子と回路基板4との間の寸法およびこの間の比誘電率とによって決まるので、板状アンテナ素子1と回路基板4との間には電気絶縁性の樹脂より成るスペーサ5が介揮され、板状アンテナ素子と回路基板との間隔を一定に保ち、所定の共振周波数が安定して得られるようにしている。

【0005】 給電端了2bおよび短絡端了3bは、回路基板4の表面に形成さ

れた給電パッド 6 および 5 徐パッド 7 にそれぞれ半田付けされている。これによって板状アンテナを 同路基板 4 に 機械的に連結するとともに、板状アンテナの給電ストリップ 2 a および短絡ストリップ 2 b を 同路基板に形成した所定の給電同路および短絡回路にそれぞれ電気的に接続するようにしている。

【0006】 板状アンテナ素子1の長千方向の両側縁を垂直下方に折り曲りてリプを形成して機械的な剛性を高めているが、板状アンテナ素了1と回路基板4との問隔の変動をさらに確実に抑止するために、板状アンテナ素子1の全面に亘って複数の孔をあけるとともにスペーサ5の板状アンテナ素子側の表面の対応する位置に複数の突起8を形成し、板状アンテナと回路基板4とを組み立てる際に、突起8を対応する孔に挿入した後、熱圧着して両者を固定している。また、図1では示されていないが、スペーサ5の回路基板側のとの接触面には位置決め用のガイドとなるフック構造が用意され、板状アンテナと回路基板を組み立てる際に、板状アンテナのガイドと回路基板との機械的な嵌合于段を付加して、位置決めを行うようにしている。さらに、スペーサ5の固定を確実とするために、スペーサを無線機器のハリジングにねじによって固定することも設案されている。

【0007】 上述した従来の板状アンテナと回路基板との連結構造においては、 以下のような問題点がある。

【0008】 先ず第1に、上述したように板状アンテナ落了1の給電端子2b および短船端了3bと、回路基板4の給電パッド6と短路パッド7とを半旧付け によって固定していることと関連して次のような問題がある。半田付けの際の加 熱によって、回路基板4および周辺の電子部品が加熱され、変形したり、破損し たりする恐れがある。また、半田フラックスおよび半田自身が飛散して回路基板 4および周辺の電子部品に付着する恐れがある。さらに、半田付けの前後におい ては洗浄が必要であるが、この洗浄作業が煩雑であり、製造コストの上昇を招い ている。

【0009】 何らかの原因で板状アンテナを交換する必要がある場合に、半田による接合を破壊しなければならないが、その作業は非常に面倒であり、コストもかかることになる。同様に、既に耐用年数が過ぎた通信機器を処分する場合、板状アンテナは再資源として利用できる場合が多いが、板状アンテナを回路基板もから取り外すには、半田を除去しなければならず、その作業がきわめて煩雑で

あり、再資源化コストを押し上げるという問題もある。

【0010】 第2に、板状アンテナと樹脂製のスペーサ5あるいは樹脂製の機器ハウジングとの連結に関連して次のような問題がある。スペーサ5の表面に形成した発起8を根状アンテナ素子1に形成した孔に挿入して熱圧着する際に、板状アンラナ素子の加熱による部分的な変形あるいは外力負荷による塑性変形を招き、共振周波数が変動してしまう恐れがある。特に、板状アンテナの金属板の肉厚は、例えば0.15 mmと遊いので、熱圧着による影響を受け易い。さらに、携帯電話端末は、小型軽量化および低コスト化が強く望まれており、板状アンテナの板厚もさらに薄くすることが望まれているが、熱圧着による影響のためにこのような要求に応えることができないという問題もある。板状アンテナと樹脂製のハウジングとの間を熱圧着している場合にも同様の問題がある。また、例えば『新アンアナエ学(新井宏行著、1996年4月9日 総合電子山版社)114頁』に記載あるように、板状アンテナの小型化を目的として切れ込みやスロットを入れるなど複雑な形状を取る場合も多く、熱圧着による固定箇所も必然的に多くなり、作業の類雑を招くことになっている。

【0011】 さらに、上述したように板状アンテナの交換修理および再資源化のための分解処分の際には、板状アンテナをスペーサ 5 あるいはハウシングから取り外す必要があるが、熱圧着部を破壊する作業は煩雑であり、コスト高となる。 【0012】 板状アンテナを樹脂製のスペーサ 5 や樹脂製のハウジングに固定する方法として、熱圧着の他に、粘着剤や粘着テープを使用することも考えられるが、自動化が難しく、組み立て作業の効率化および低コスト化という観点からきわめて不利である。

 ならず、上述した熱圧着による問題が解消されないばかりではなく、却って人き くなってしまう。

【0014】 また、板状アンテナの給電端子2bおよび短格端子3bと回路基板4とを圧接させて電気的な接続を行う場合には、これらの端子は容易に変形し易いので、板状アンテナを無線機器内に組み込む際や、実際の使用中に強く提ったり落したりした際に、変形したり、破損し易いという問題もある。

【0015】 携帯電話端末のような小型の無線機器に板状アンテナを内蔵した 構造では、板状アンテナが他の電子部品や周囲の部材と接触する恐れが大きい。 この場合、海電部材と接触するとアンテナ特性は大きく変化するのは勿論である が、絶縁部材と接触する場合でも板状アンテナの変形によるアンテナ特性の変動 が生じてしまう。したがって、スペーサヤハウジングを設計する際や、板状アン テナの周辺に電子部品を配置する際には、板状アンテナ素子と接触しないように する必要があり、設計が制約され、面倒となるという問題もある。

【0016】 さらに、回路基板上において、発振回路などの電磁波を発生させる部品が存在する場合、当該電磁波による他の回路素子に対する影響、具体的には輻射ノイズの発生を防止することを目的として、当該電子部品を専体である金属を素材としているシールドケースによって包囲し、かつ、発生する電磁波が外部に伝播しないようにシールド(遮蔽)することが従来技術として採用されている。

【0017】 このようなシールドケースを回路基板に設置する場合には、図23に示すように、回路基板にシールドケースの下端線に対応する領域及び当該領域の周囲において、金属製のグラウンド線(グラウンドパターン)を形成し、当該グラウンド線とシールドケースの下端の一部乂は全てとの間において、半田による接合を行っている。

【0018】 従来技術のように、シールドケースと回路基板のグラウンド線とを接続した場合には、

①半田付け時における加熱に基づくプリント基板及び電子部品に対する影響(変形又は部分的な破損)、

②既に使用年限を過ぎた回路基板において、シールドケースを再資源として利用する場合に、金属ケースから半田を除去しなければならないという作業上の非効

孪性、

- ③半田付けの前後における洗浄などの処理を行うことによる煩雑性、
- ④半田付け作業の段階におけるフラックス及び半田自体の飛散及び当該飛散に伴う他の回路素子への付着、
- ⑤シールドケース内の電子部品を交換する場合において、半田による接着を破壊 しなければならないことによる作業の煩雑

という技術上の問題点が必然的に生ずることにならざるを得ない(尚、上記⑤による問題点を解決するために、シールドケースを下側のトラスと当該トラスと脱着可能な上蓋との結合による、所謂 2 ビースタイプのシールドケースを採用する場合があるが、このような 2 ビースシールドケースは、背高が高くなりがちで、回路基板上の構成の導型化を阻害し、更には製造コストが高いという欠点を免れることができない。)。

発明の概要

- 【0019】 本発明の目的は、構成部品と凹路基板とを平田を用いずに、確実に、安定に、かつ容易に分離可能に電気的および/または機械的に連結した回路 基板におけるシールドケースまたは板状アンテナの設置構造を提供しようとする ものである。
- 【0020】 本発明の他の目的は、板状アンテナと回路基板とを半凹を用いずに、確実に、安定に、かつ容易に分離可能に電気的かつ機械的に連結した板状アンテナと回路基板との連結構造を提供しようとするものである。
- 【0021】 本発明のさらに他の目的は、板状アンテナと回路基板とを半田を用いずに、確実に、安定に、かつ容易に分離可能に機械的に連結すると同時に、板状アンナナの給電端子および短絡端子と回路基板の給電パッドおよび短絡バッドとを電気的に確実かつ安定に接続して安定したアンテナ特性を得ることができる板状アンテナと回路基板との連結構造を提供しようとするものである。
- 【0022】 本発明のさらに他の目的は、板状アンテナと回路悲板とを半田を用いずに、確実に、女定に、かつ容易に分離可能に連結できると共に、板状アンテナと保持部材あるいはハウジングとの間を、簡単かつ確実に、しかも容易に分離可能に連結した板状アンテナと回路基板との連結構造を提供しようとするものである。

【 0 0 2 3 】 本発明のさらに他の目的は、板状アンテナと回路基板とを半田を用いずに、確実に、安定に、かつ容易に分離可能に連結できると共に、板状アンテナと周囲の電子部品との接触によるアンテナ特性の劣化を抑止することができる板状アンテナと回路基板との連結構造を提供しようとするものである。

【0024】 また、本発明の目的は、シールドケースと回路基板とを半田を用いずに、確実に、安定に、かつ容易に分離可能に連結できる回路基板におけるシールドケースの設置構造を提供しようとするものである。

【0025】 さらに、本発明の他の口的は、筐体を利用してシールドケースと 回路基板とを半田を用いずに、確実に、安定に、かつ容易に分離可能に連絡でき る筺体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造を提供しようとするもの である。

【0026】 本発明の回路基板におけるシールドケースまたは板状アンテナの設置構造は、挿通孔挿通孔金属製のシールドケースまたは無線機に内蔵された板状アンテナの周囲端に曲げ弾性変形可能なピン(以下、曲げ弾性ピンと称よ)を設け、回路基板または回路基板と筬体に挿通孔を設け、曲げ弾性ピンを挿通孔に押達して、回路基板または回路基板と窓体に対し電気的および/または機械的に連結したことを特徴とするものである。なお、本発明において、「曲げ弾性ピン」とは、挿通する方向に対して微方向に曲げ弾性を有するピンのことをいう。

【0027】 その具体例として、本発明の板状アンテナと回路基板との連結構造は、無級機に内蔵された板状アンテナおよび回路基板の運結構造において、板状アンテナには、板状のアンテナ素子と、このアンテナ素子の一側緑から突出する2本の細条を板状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された給電ストリップおよび短絡ストリップと、これら給電ストリップおよび短絡ストリップおよび短絡ストリップおよび短絡ストリップおよび短絡ストリップおよび短絡ストリップおよび短絡の路にでは、給電回路および短絡回路に接続された給電用みよび短絡用海電層が内壁に形成された給電孔および短絡孔とを設け、前配板状アンテナの給電用スプリングピンおよび短絡用スプリングピンを前記回路装板に形成した給電用孔および短絡用孔に乗脱白在に曲げ弾性的に嵌合して、板状アンテナと回路基板と

を機械的がつ電気的に連結したことを特徴とするものである。

【0028】 本発明のアンテナと回路基板との連結構造はさらに、無線機に内蔵された板状アンテナおよび回路基板の連結構造において、板状アンテナには、板状アンテナな子の側縁の前記給電ストリップおよび短絡ストリップを形成した以外の複数の個所において板状アンチナ素子の側縁から突出する複数の細条を板状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された複数の連結用スプリングピンを設け、前記回路基板には、前記給電回路、短絡回路および給電用導電層、短絡用導電層が形成されていない部分であって前記複数の連結用スプリングピンと対応する位置に形成された複数の連結用孔を設り、前記板状アンテナの複数の連結用スプリングピンを前記回路基板に形成した複数の連結用孔に曲げ弾性的に嵌合して板状アンテナと回路基板に形成した複数の連結用孔に曲げ弾性的に嵌合して板状アンテナと回路基板とを機械的に連結したことを特徴とするものである。

本発明のアンテナと回路基板との連結構造はさらに、無線機に内 [0029] 蔵された板状アンテナおよび回路基板の連結構造において、板状アンテナには、 板状のアンテナポ子と、このアンテナズ子の一側縁から突出する2本の細条を板 状アンテナ栗了の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された給電ストリップ および短絡ストリップと、これら給電ストリップおよび短絡ストリップの先端に それぞれ形成された曲げ弾性変形可能な給電用圧接端子および短絡用圧接端子と、 前記板状アンテナ素子の側縁の前記給電ストリップおよび短絡ストリップを形成 した以外の複数の個所において板状アンテナ素子の側縁から突出する複数の細条 を板状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された複数の連結 用スプリングピンとを設け、回路基板には、給電回路および短絡回路と、これら 給電回路および短絡回路に接続された給電用導電パッドおよび短絡用導電パッド と、前記給軍回路、短絡回路および給軍用導電バッド、短絡用導電バッドが形成 されていない部分に形成された複数の連結用孔を設け、前配板状アンテナの複数 の連結用スプリングピンを前記回路基板に形成した複数の連結用孔に抑脱自在に 山げ弾性的に嵌合して板状アンテナと回路基板とを機械的に連結すると共に、前 記板状アンテナの給電用圧接端子および短絡用圧接端子を前記回路基板に形成し た給電用導電パッドおよび短絡用導電パッドに曲げ弾性的に押用して、板状アン テナと回路基板とを電気的に連結したことを特徴とするものである。

【0030】 さらに本発明の板状アンテナと回路基板との連結構造は、無線機に内蔵された板状アンテナおよび回路基板の連結構造において、板状アンテナには、回路基板と対向する裏面あるいは回路基板と対向する面とは反対側の表面あるいは回路基板と対向する面とは反対側の表面あるいは三路基板と対向する面とは反対側の表面あるいは三路基板と対向する面とは反対側の表面あるいは三路基板と対向する面とは反対側の表面あるいは三路基本の細条を板状アンテナ素子と、この板状アンテナ素子の一側縁から突出する2本の細条を板状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された給電ストリップおよび短絡ストリップの先端にそれぞれ形成された曲げ弾性変形可能な給電用スプリングピンおよび短絡用スプリングピンとを設け、回路基板には、給電回路および短絡回路と、これら給電回路および短絡回路と、これら給電回路および短絡回路に接続された給電用である。

100311 さらに本発明の板状アンテナと同路基板との連結構造は、無線機 に内蔵された板状アンテナおよび回路基板の連結構造において、板状アンテナに は、板状アンテナ素子と、この板状アンテナの一側緑から突出する2本の細条を 板状アンデリ素子の平面に対してほぼ垂直な一方向に折り血げて形成された給電 ストリップおよび短絡ストリップと、これら給電ストリップおよび短絡ストリッ プの先端にそれぞれ形成された曲げ弾性変形可能な給電用端子および短絡用端子 と、板状アンテナ素子の側縁から突出する複数本の細条を、前記給電ストリップ および短絡ストリップを折り曲げた方向とは反対側に折り曲げて形成した複数の 運結用スプリングピンとを設け、回路基板には、給電回路および短絡回路と、こ れら給電回路および短絡回路に接続された給電用導電層および短絡用導電層とを 設け、前記板状アンテナの複数の連結用スプリングピンを、前記回路基板と対向 する側とは反対側に配置されるハウジングの表面に形成された複数の連結用孔に 拇脱日在に曲げ弾性的に嵌合して、板状アンテナとハウジングとを機械的に連結 すると共に、前記板状アンテナの給電用端子および短絡用端子を前記回路基板に 形成した給電用導電層および短絡用導電層に電気的に接続したことを特徴とする ものである。

【0032】 本発明の具体例の他の構成としての回路基板におけるシールドケースの設置構造は、金属製によるシールドケースの下端縁に、由げ弾性を有する複数個のアンカーピンを該シールドケースと一体形成し、回路基板に設けた挿迎孔に当該アンカーピンを挿通すると共に、アンカーピンの側面が弾性的に挿迎孔の側面と押圧し合う状態とし、回路基板において、シールドケースの下端縁に対応する位置に敷設したグラウンド線と、シールドケースの下端縁の少なくとも一部、又はアンカーピンとが電気的に接続していることを特徴とするものである。

【0033】 本発明の具体例のさらに他の構成としての筐体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造は、筐体付き回路基板において、金属製によるシールドケースの上側に、複数個のロックピンを該シールドケースと一体形成し、 筐体の上部に設けた揮運孔に当該ロックピンを揮通すると共に、ロックピンの側面が弾性的に挿通孔の側面と押圧し合う状態とし、回路基板において、シールドケースの下端縁に対応する位置に敷設したグラウンド線と、シールドケースの下端縁の少なくとも一部とが電気的に接続していることを特徴とするものである。

図面の簡単な説明

【0034】 参考のため、本発明を以下の図面を参照して説明する:

図1は、従来の根状アンテナと回路基板との連結構造を示す斜視図である;

図 2 は、本発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第1の実施例を 示す斜視図である;

図3は、同じくそのスプリングピンと連結孔との嵌合状態を示す断面図である;

図4は、スプリングピンの構成を示す正面図である:

図 5 A - Cは、スプリングピンの幾つかの例を示す断面図である;

図 6 は、本発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第 2 の実施例で用いる板状アンテナを示す斜視図である。

図7は、本発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第3の実施例で 用いる板状アンテナを示す斜視図である;

図 8 は、木発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第 4 の実施例で 用いる板状アンテナを示す斜根図である:

図9は、同じくその圧接端子の詳細な構造を示す斜視図である;

図10は、本発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第4の実施例

を示す斜視図である:

図11は、本発明による板状アンテナと同路基板との連結構造の第5の実施例 に用いる板状アンテナを示す斜視図である;

図1~2は、同じくその回路基板の構成を示す斜視図である;

図13は、板状アンテォにフィルムをラミネートした場合としない場合とのリク・ンロス特性を示すグラフである;

図1 1 は、木発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第 6 の実施例 を示す分解斜視図である;

図15A~Dは、板状アンテナとハウジングとの連結態様の幾つかを示す断面 図である;

図16は、接触圧とリターンロス特性との関係を示すグランである;

図17AおよびBは、スプリングピンの他の例を示す図である;

図18は、本発明の回路基板におけるシールドケースの設置構造の実施例1の 構成を示す側断面図である;

図19は、実施例2の構成を示す側断面図である:

図20は、実施例3の様成を示す側断面図である;

図21AおよびBは、アンカービン同志の距離と、排運孔同志の距離との同に 偏差(ずれ)を4 じさせ、これによって、アンカーピンの側部が弾性力によって 挿運孔の側部を押圧している構成を示す側断面図であり、Aは、アンカーピンが 挿通孔から突出していない設計を示しており、Bは、アンカーピンが挿通孔から 突出している設計を示している:

図22AおよびBは、アンカービンとして、長手方向に分割され、かつ自然な状態では、アンカービンの太さが、挿通孔よりもやや太くなるように設計されていることによって、アンカーピンの側部が弾性力によって挿過孔の側部を押圧している構成を示す側断面図であり、Aは、アンカービンが挿通孔から突出していない設計を示しており、Bは、アンカービンが挿通孔から突出している設計を示している;

図23は、半田付けによって、シールドケー人を回路基板に接合する従来技術 の状況を示す斜視図である:

図24は、本発明の筺体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造の

実施例4の概成を示す側断面図である:

図25は、实施例5の構成を示す側断面図である;

図26は、実施例6の構成を示す側断面図である;

図27は、実施倒7の構成を示す側断面図である;

図28AおよびBは、ロックピン同志の距離と、挿通孔同志の距離との間に偏差(ずれ)を生じさせ、これによって、ロックピンの側部が弾性力によって挿通孔の側部を押圧している構成を示す側断面図であり、Aは、挿通孔の断面を一様とする設計を示しており、Bは、挿通孔においてト側の径が下側の径よりも大きいという2段階による設計を示している;

図29AおよびBは、ロックピンとして、長手方向に分割され、かつ自然な状態では、ロックピンの太さが、挿通孔よりもやや太くなるように設計されていることによって、ロックピンの側部が弾性力によって挿通孔の側部を押圧している構成を示す側断面図であり、Aは、挿通孔の断面を一様とする設計を示しており、Bは、挿通孔において上側の径が下側の径よりも大さいという2段階による設計を示している:

図30は、半田付けによって、シールドケースを回路基板に接合する従来技術の状況を示す斜視図である。

好ましい支加例の記載

【0035】 図2は、本発明による無線機に内蔵された板状アンテナと回路基板との連結構造の第1の実施例を示す斜視図である。本例において、給電用スプリングピン、短絡用スプリングピン、連結用スプリングピンがそれぞれ曲げ弾性ピンを構成し、給電孔、短絡孔、連結用孔がそれぞれ押通孔を構成し、さらにハウジングが筐体を構成している。本例の板状アンテナ10は、肉厚が0.15 mmの金属板の一体成形品であり、長手万向の寸法が35 mmで、幅方向の寸法が15 mmの平坦な板状アンテナ素子11と、その幅方向の1側縁から突出する2本の細条を、板状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成した給電用ストリップ12および短絡用ストリップ13と、これら給電用ストリップおよび短絡用ストリップ13と、これら給電用ストリップおよび短絡用ストリップの先端にそれぞれ形成された曲げ弾性変形可能な給電・連結用スプリングピン14および短絡・連結用スプリングピン15とを有している。これらの板状アンテナ10の高さは5 mmである。

【0036】 回路基板21の表面には、上述した結常用スプリングピン14および短絡用スプリングピン15がそれぞれ電気的に接続される給電回路および短絡回路がプリント配線によって形成されているが、図2では省略する。回路基板21には、板状アンテナ10と連絡されるときに、給電・連結用スプリングピン14および短絡・連結用スプリングピン15とそれぞれ対応する位置に給電・連結用孔23を形成する。

【0037】 図3は、上述した給電・連結用孔22および短絡・連結用孔23を 形成した回路基板21の部分を拡大して示す断面図である。これらの給電・連結用 孔22および短絡・連結用孔23の内壁には、それぞれ給電回路および短絡回路に 接続された給電用導電層24および短絡用導電層25を形成する。板状アンテナ 10と回路基板21とを組み立てる際には、板状アンテナに形成された給電・連結 用スプリングピン14および短絡・連結用スプリングピン15をそれぞれ対応す る給電・連結用孔22および短絡・連結用孔23に挿入する。本例では、これらの 給電・連結用孔22および短絡・連結用孔23は円形のものとし、その直径は約0.8 mmとするが、スプリングピンの形状に合わせて梢円形やスリット状のものとする こともできる。

【0038】 関イに示すように、給電・連結用スプリングピン14は、中央のスリット14aによって分割され、それぞれの先端が幅広となった一対の突起14bおよび14cで形成されており、これらの突起の長さは、回路基板21の厚さである0.9 mmにほぼ等しいものである。このような給電・連結用スプリングピン14を回路基板21に形成した対応する給電・連結孔22に挿入すると、突起14bおよび14cは互いに接近する方向に曲げ弾性的に変形されて、図3に示すように突起の外側縁が給電用導電層24に圧接されるようになる。本例では、給電・連結用スプリングピン14は、金属板の厚み方向ではなく、これと直角な平面内で変形するようになっているので、さわめて大きな曲げ弾性力が生じ、給電用スプリングピンを給電用導電層に大きな力で圧接することができる。また、このような曲げ弾性変形が生じ易いように、突起14b、14cの無部には切り込み14d、14eをそれぞれ形成している。したがって、電気的に去定で、抵抗値の低い接続が得られると共に、機械的にも強力な結合が得られることになる。なお、短絡・連結用スプリングピン15の構成も上述した給電・連結用スプリング

ビン14と同じであり、短絡・連結用孔23の内壁に設けた短絡用導電脳25との 間に良好な電気的および機械的な連結状態を得ることができる。

【0039】 しかも、板状アンテナ10と回路基板21とを互いに引き離す方向に強い力を与えることによって、給電・連結用スプリングピン14および短絡・連結用スプリングピン15を、それぞれ給電・連結孔22および短絡・連結用孔23から引き抜くことができ、板状アンテナの交換も容易となる。さらに、耐用年数が経過した無線機を廃棄処分にする場合にも、板状アンテナ10と回路基板21とを簡単に分解することができ、再資源化のコストを低減することができる。

【0040】 図5A-Cは、本発明による約電用スプリングピン14の種々の形状を示すものである。図5Aに示した例では、2個の突起14fおよび14gをそれぞれ半円筒状に加工したものである。また、これらの突起の長さは、先端が回路基板21の反対側に飛び出るように回路基板の厚さよりも長くしてある。本例では、突起の個数を2個としたが、3個または4個とすることもできる。このような形状の給電・連結用スプリングピンを用いる場合には、回路基板に形成する給電・連結用孔23は円形とする。

【0041】 図5Bに示す例では、1本の彎曲した突起14hを形成したものである。フリーな状態では、さらに大きな曲率で彎曲されており、その状態に戻ろうとする力によって、突起14hの先端および基部の近傍の側縁が導電膜24に強い曲げ弾性力で圧接されるようになる。

【0042】 図5Cに示す例でも1本の彎曲した突起14iを形成したものであるが、この例では、突起14iの長さを回路基板21の厚さよりも長くして、 船電・連結用孔22から外側に突び出したフック部14jが回路基板の裏面と掛 合するようにしている。したがって、板状アンテナ10と回路基板21との係合 が簡単に外れるようなことはない。

【0043】 図6は、本発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第2の実施例で使用する板状アンテナを示す斜視図である。本例において、上述した第1の実施例の板状アンテナ10と同じ部分には同じ符合を付けて示すが、本例では板状アンテナ素子11の長手方向の画側縁を折り曲げて形成した補強用のリブ16および17を設けている。これらのリブ16および17の高さは5mmである。本例では、板状アンテナ素子11の長手方向の側縁に形成された補強用

のリプー6および17の先端を板状アンテナ案子11の平面と平行に折り曲げ、この折り曲げた部分に複数の孔16a、17aをそれぞれ形成したものである。 板状アンテナ10と回路基板21とを組み立てる際には、回路基板21の表面の 対応した位置に形成した突起を上述した孔16a、17aをそれぞれ挿入することによって、板状アンテナ10と回路基板21とを正確に位置決めすることができる。

[0044] 図1は、木発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第 3の実施例で使用する板状アンテナを示す斜視図である。本例においても、上述 した第1の実施例の板状アンテナと同じ部分には同じ符合を付けて示し、その説 明は省略する。本例では、板状アンテナ素子11の長手方向の側縁に形成された 補強用のリブ16および17の先端に、複数の連結用スプリングピン16bおよ び17bをそれぞれ形成したものである。ただし、図7では、左側のリブ17に 形成した逃結用スプリングピン17bは見えていない。板状アンテナ10と回路 <u> 恭敬21とを組み立るる際には、回路基板21の表面の対応した位置に形成した</u> 連結用孔に上述した連結用スプリングピン16bおよび17bを曲げ弾性的に嵌 合する。これらの連結用スプリングピン16bおよび17bが挿入される回路基 极21の連結用孔には導電層が形成されていないので、板状アンテナ10の特性 が影響を受けることはない。このように本例では、板状アンテナ10と回路基板 21とを機械的に連結するための連結用スプリングピン16bおよび17bを、 給電・連結用スプリングピン14および短絡・連結用スプリングピン15の他に設 けたので、板状アンテナと回路基板との機械的な連結をなお一層強闘とすること ができる。

【0045】 図8は、本発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の第4の実施例で使用する板状アンテナを示す斜視図である。本例においても、上述した第1の実施例の板状アンテナと同じ部分には同じ符合を付けて示し、その説明は省略する。本例では、板状アンテナ素子11の長手方向の側縁に形成された補強用のリブ16および17の先端に、複数の連結用スプリングピン16 b および17 b をそれぞれ形成した点は上述した図7に示した第3の実施例と同じである。本例では、板状アンテナ素子11の長千方向の1側縁から突出する糾集を折り曲げて形成した給電ストリップ12および短絡ストリップ13の先端に、給電

用圧接端子18および短絡用圧接端子19をそれぞれ形成したものである。

【0046】 図9は、給電用圧接端了18の詳細な構造を示す斜視図である。 本例の給電用圧接端子18では、給電用ストリップ12から連続し、その幅より も幅の狭い共部18aと、その先端に連続する長円形の曲げ弾性変形部18bと で構成されており、この曲げ弾性変形部18bのほぼ中央には、人きな曲率を持った勢曲部18cが形成されている。もちろん圧接端了の形状はこれに限るわけではなく、先端がU字の長円である他に円弧形状やV字形状などを持つ板バネであっても良く、すなわち与えられる曲げ弾性変位において必要を接圧が得られるような形状のもので形成されていれば良い。

【0047】 図10は、上述した板状アンテナ10と、回路基板21とを組み立てた状態を示す斜視図である。板状アンテナ10の板状アンテナ素子11の長子方向の両側に設けられた補強用のリブ16および17の先端に形成された連結用スプリングピン16bおよび17bを回路基板21の対応する位置に形成した連結用孔26に曲げ弾性的に嵌合することによって板状アンテナ10を回路基板21に機械的に連結することができ、しかもこの連結状態は容易に解除することができる。このとき、板状アンテナ10の給電用圧接端子18および短絡用圧接端子19は、回路基板21の対応する位置の表面に設けられた給電用導電バッド27および短絡用違電パッド28にそれぞれ圧接されることになり、これによって電気的な接続が行われることになる。この場合、連結用スプリングピン16bおよび17bを連結用孔26と係合させているので、大きな結合力が得られると共に、図9に示すように給電用圧接端子18の先端には外側に変出した恐曲部18cが形成されており、短絡用圧接端子19も同様の構造となっているので、抵抗値が低く、安定した電気的な接触が得られることになる。

【0048】 図11および12は、本発明による板状アンアナと凹路基板との 連結構造の第5の実施例に用いる板状アンテナおよび回路基板をそれぞれ示す斜 視図である。本例の板状アンテナ10は、図11に示すように、給電用ストリップ12および短絡用ストリップ13の先端にそれぞれ形成された給電・連結用スプリングピン14および短絡・連結用スプリングピン15と、板状アンテナ素子の 長手方向の両側縁を折り曲げて形成した補強用のリブ16および17の先端に形成した複数の連結用スプリングピン16および17bとを有している。さらに、 本例の板状アンテナ10は、その表面および裏面に電気絶縁性材料より成るフィルム31がラミネートされている。このラミネートフィルム31を、本例ではポリイミドで形成しているが、他の電気絶縁性の樹脂で形成することもできる【0049】 また、図12に示すように、回路共板21には、上述した給電・連結用スプリングピン14および短絡・連結用スプリングピン15が挿入される給電・連結用孔22および23が、それぞれのスプリングピンと対応する位置に形成されている。

【0050】 板状アンテナ11が装着される回路基板21の上には、ハウジン グ41と一体となしている板状アンテナ10の保持枠32が置かれており、さら に保持枠32には連結用スプリングビン16bおよび17bが挿入される複数の 連結用孔26を配した複数のリプ33が設けられている。収終的に完成された無 **線機においては、回路基板21とハウジング41とは直接または中継部材を介し** て機械的に剛固に連結されることになるので、板状アンテナ10とハウジング4 1と一体をなす保持枠32とを図12に示すように連結することにより、板状で ンナナと间路基板21との機械的な連結を省くこともできる。さらに、板状アン テナ10の給電・連結用スプリングビン14および短絡・連結用スプリングビン1 5の代わりに、給電用圧接端于18および短絡用圧接端于19を形成したものを 用いることもできる。ラミネートフィルム31は、板状アンテナ10の機械的な 強度を向上し、外的損傷から板状アンテナを保護するという機能を有している。 したがって、板状アンテナ10を形成する金属板の厚みを、従来のものよりも薄 くすることができる。さらに小型および薄型による軽量化を目的として、板状ア ンテナに切れ込みやスロットを入れるなど複雑な形状を取ったり、より遊い写み を取ったりする場合、ラミネートフィルムが金属板を補強して熱圧着によるより も固定箇所の数を減らすことができ、機械的なショックに対しても強いものとな り、この点も携帯電話端末として重要な機能である。

【0051】 本例では、上述したように板状アンテナ11の表面および裏面をポリイミドより成るフィルム31で凝っているが、このフィルムの膜厚を余り厚くすると、板状アンナナのインピーダンスが設計値から大きくずれることになる。一月、あまり薄くしたのでは、十分な電気的絶縁性および機械的強度を確保することができない。

【0052】 図13は、ラミネートフィルムを設りない場合のリターンロスと、50μmのラミネートフィルムを設けた場合のリターンロスを対比して示すグラフであるが、ラミネートフィルムを設けることによる板状アンテナのインピーダン人の変動は小さいことが分かり、しかも良好な電気絶縁性および機械的強度を確保できるので、特に好ましい厚さである。本来ラミネートフィルムは電気絶縁性および機械的強度が確保されれば薄い方が望ましいが、厚さが1μmに満たない場合は電気絶縁性、機械的強度ともに不十分であるばかりか、フィルムの製作や板状アンテナへのラミネート作業にも困難を要し、好ましくない。また幾つかの実験検討の結果、フミネートフィルムの膜厚は、200μm以下であれば、リターンロス9.54 dB以上(電圧定在波比VSWR2以下)で帯域幅170 MHz が得られ、良好な電気絶縁性および機械的強度を確保できる厚さとすれば良いことが確かめられた。

【0053】 図14は、本発明による板状アンテナと回路基板との連結構造の 能6の実施例に用いる板状アンテナ、回路基板およびハウジングを分解して示す 斜視図である。本例では、板状アンテナ10の長手方向の両端を回路基板21と は反対側、すなわちハウジング41と対向する側に垂直に折り曲げて補強用のリ ブ16および17を形成し、これらのリプの先端に板状アンテナ10とハウジン グ41とを連結するための複数の連結用スプリングピン16bを一体的に形成す る。図13では見えないが、ハウジング41の板状アンテナ10と対向する表面 には、上述した連結用スプリングピン16bおよび17bが曲げ弾性的に嵌合さ れる連結用孔が対応する位置に形成されている。

【0054】 本例では、板状アンテナ10には、給電用ストリップ12および 短絡用ストリップ13の先端にそれぞれ給電・連結用スプリングビン14および 短絡・連結用スプリングビン15が形成されており、これらのピンを回路基板21 の対応する位置に形成した給電・連結用孔22および短絡・連結用孔23にそれぞれ曲げ弾性的に嵌合することによって電気的および機械的に連結している。さら に、板状アンテナ10の長手方向の側縁には、凹路基板側に折り曲げられた複数 の補強用のリブ43が形成されている。

【0055】 最終的に完成された無線機においては、回路基板21とハウジン グ41とは直接または中継部材を介して機械的に剛固に連結されることになるの で、板状アンテナ10とハウジング41とを図14に示すように連結することにより、板状アンテナと回路基板21との機械的な連結を省くこともできる。すなわち、板状アンテナ10の給電・連結用スプリングピン14および短絡・連結用スプリングピン15の代わりに、図8に示すように給電用圧接端于18および短絡用圧接端子19を形成したものを用いることもできる。

【0056】 図15は、板状アンテナ10とハウジング41とを係合分離可能に連結するための連結機構の幾つかの変形例を示すものである。図15Aに示す例では、板状アンテナ10の補強用リブ16に直線状の突起45aおよび45bを互いに内側に傾斜するように形成し、ハウジング41の対応する位置に凹部46を形成したものである。この場合には、凹部46に曲げ弾性的に嵌合された突起45aおよび45bの復元力は互いに外側を向くように作用するので、板状アンテナ10とハウジング41とを強固に連結することができる。

【0057】 図15Bに示す例では、板状アンテナ10の補強用リプ16に互いに外側に彎曲した突起47aおよび47bを互いに外側に傾斜するように形成し、ハウジング41の対応する位置に形成した凹部48を、その底部近くで、突起47aおよび47bの先端が進入できるようにそれぞれ外側に拡大させたものである。この場合には、凹部46に曲げ弾性的に嵌合された尖起47aおよび47bの復元力は互いに内側を向くように作用するので、板状アンテナ10とハウジング41とを強固に連結することができると共に、突起の先端が凹部と係合するので、容易に引き抜くことができないという利点もある。

【0058】 図15Cに示す例では、板状アンテナ10の補強用リブ16に割りを入れた突起48aおよび48bを形成し、ハウジング41の対応する位置に形成した凹部46に曲げ弾性的に嵌合したものである。さらに、図15Dに示す例では、板状アンテナ10の補強用リブ16に先端が双葉状に開いた突起49aおよび49bを形成し、ハウジング41の対応する位置に形成され、底部近傍を両側に拡大させた凹部50に曲げ弾性的に嵌合したものである。この場合には、
変起19aおよび19bの先端に双葉状に形成された先端が凹部50と係合するので、突起を凹部から容易に引き抜くことができないという利点もある。

【0059】 上述したように、板状アンテナに形成された給電用スプリングピン14および短絡用スプリングピン15を回路基板21に形成したそれぞれ対応

する希電・連結用孔22 および短絡・連結用孔23 に挿人するようにした木発明による板状アンテナと同路基板との連結構造の裏施例においては、給電用スプリングピン14 および短絡用スプリングピン15 と、給電・連結用孔22 および短絡・連結用孔23 の内壁に形成した給電用導電層24 および短絡用導電層25 との間にきわめて大きな接触圧が得られる。例えば、図2 および3 に示した実施例でにの接触圧を測定したところ、約1.81 Nであった。これに対し、半田刊りされずに挿入されるのみで実施された場合の従来の連結構造での接触圧はほぼ0.78 Nであった。図16は、機軸に周波数、擬軸に信号強度を取り、接触圧を0.78 N、1.0 N、1.81 Nとした場合のリターンロスをそれぞれ曲線A、BおよびCで示すものである。種々のアンテナ特性評価試験の結果、接触圧は、1.0 N以上であれば、実用的な板状アンテナ、すなわちリターンロス9.54 dB以上(電圧定在波比VSWR2以下)で帯域幅170 MHz以上の板状アンテナが得られることが分かった。ちなみに、図10に示した本発明の実施例の圧接端子を用いた場合の接触圧は1.13 Nであった。

【0060】 上述したように、1.0 N以上の高い接触圧を得るには、ばね性を得るための最大破断強度、降伏強度、ヤング率などの機械的特性が良好な金属で板状アンテナを形成するのが有利である。また、機械的な連結と同時に電気的な接続をも行うようした実施例で使用する板状アンテナ用金属としては、上述した機械的な特性に加えて高い電気違電度を持つ必要がある。このような条件を満たす金属としては、ばね用銅や銅合金があるが、とりわけ高いばね特性を有する黄銅、リン青銅、洋白、ニッケル銅、チタン銅、コンソル銅、ベリリウム銅などを有利に使用することができる。

【0061】 本発明は上述した実施例にのみ限定されるものではなく、幾多の変形や変更が可能である。例えば、上述した実施例では、電気絶縁性のスペーサを用いていないが、板状アンナナと回路基板との間にハウジングから独立した単独の保持部材を介在させることもできる。例えば、図11および12に示す実施例において、ハウジングの一部の代わりに電気絶縁性のスペーサを用いることができる。

【0062】 さらに、給電用スプリングピン、短絡用スプリングピンおよび連 結用スプリングピンの構造は上述した実施例で示したものだけに限られるもので はなく、曲げ弾性変形によって必要とされる圧接力が得られるものであれば、どのような構造のものでも良い。例えば、図17Aに示すように、板状アンテナ素子11と一体に形成された給電ストリップ61と連続して、中央に開口62を形成した突起63を形成することができる。この場合には、開口62の両側の部分が曲げ弾性変形することによって回路基板21に形成された孔22の内壁に大きな力で圧接されることになる。

【0063】 また、図17Bは、図4に示した絵電用スプリングピンの変形例を示すものである。本例の給電用スプリングピン64は、板状アンテナ素子11と一体に形成された給電ストリップ61と連続する基部65にフランジ66を形成し、さらにスリット67によって二分された先端68a、68bを形成したものである。このフランジ66の寸法は、給電用スプリングピン64が囲げ弾性的に飲合される回路基板21に形成した孔22の寸法よりも入きくしてあるので、給電用スプリングピンを孔に差込む場合に、フランジ66の下側が回路基板21の表面に当たるまで挿入することにより、給電用スプリングピンを所定の深さだけ挿入することができ、したがって板状アンテナ10と回路基板21との開脳を自動的に所定の値とすることができる。

【0061】 本発明の回路基板におけるシールドケースの設置構造は、前記解決手段からも明らかなように、シールドケース101と一体形成されている複数個のアンカーピン111を回路基板102の挿通孔122に挿通し、かつアンカーピン111の側部が、挿通孔122の側部を弾性的に押圧することによって、シールドケース101と回路基板102とを緊着状態とすることによって、シールドケース101を回路基板102に設置することを基本的な特徴としている。なお、本例では、アンカーピンが曲げ弾性ピンを構成している。

【0065】 上記設置構造を実現するために、図21A、21Bに示すように、出げ弾性を有しているアンカーピン111同志の間隔と、回路基板102における挿通孔122同志の間隔とを同一とせずに、多少のずれを生じさせることによって、挿通孔122を挿通したアンカーピン111が、曲げ弾性に基づき、左右方同の何れかの側に弾性変形しながら、アンカーピン111の側部が挿通孔122の側部を押圧する構成、又は、図22A、22Bに示すように、曲げ弾性を有しているアンカーピン111を、長手方向に沿って複数個に分割されており、自

然の状態では、アンカーピン111の人さが、挿通孔122よりもやや人くなるように設計されており、アンカ・ピン111を挿通孔122に挿通した場合には、曲げ弾性に基づき、分割した両側において弾性変形しながら、アンカーピン11 1の側部が挿通孔122の側部を押圧する構成などを採用することができる。

【0066】 前記図21A、21B及び図22A、22Bにそれぞれぶしている構成の内、図21A、及び22Aの場合には、アンカーピン111が挿通孔122から突出していない場合を示しており、図21B、及び図22Bはアンカーピン111が挿通孔122から同路基板102の裏側に突出しており、しかも、突出部分が挿通孔122の側部方向にはみ出した状態となっている場合を示す。

【0067】 図21B、及び図22Bの場合には、突出部分の上記はみ出しによって、シールドケー人101と回路基板102との緊着状態を、更に堅固な状態とすることができる。

尚、図21及び図22においては、挿通孔122として回路基板102の下側が開口した状態を図示しているが、挿通孔122は、必ずしもこのような設計に限定される訳ではなく、回路基板102の下側が閉じた状態による設計もまた十分可能である(但し、この場合には、図21B及び22Bのように、アンカーピン111が挿通孔122から変出した状態とすることはできない。)。

【0068】 シールドケース101は、通常の場合、上面及び相対する4側面を有している箱型タイプが採用されるが、必ずしもこのような形状に限定される訳ではない。

【0069】 即ち、例えば、後楽園球場のようなドーム型の形状を採用することも技術的に可能である。

【0070】 他方、シールドケース101にて使用する金属板は一体形成であることから、所謂プレス成型によって加工される場合が多いが、必ずしも当該プレス成型に限定される訳ではなく、例えば、トラス状の骨格に恋い金属板をカバした設計もまた当然可能である。

【0071】 このようなアンカーピン111の回路基板102における抑連孔 122の挿道に基づく結合によって、本発明においては、従来技術のような半田 による接合を不要とし、前記①ないし⑤の如き欠点をクリアすることができる。

【0072】 半凹による接合を採用しないことから、シ・ルドケ・ス101の

下端級と回路基板102のグラウンド線121との間に、多少の隙間(空隙)が 生じ得ることにならざるを得ない。

【0073】 しかしながら、本願発明においては、シールドケース101の下端線の少なくとも一部、又はアンカーピン111と回路基板102のグフウンド線121とを電気的に接続した状態とすることによって、シールドケース101とグラウンド線121とを略回電位とし、前記隙間における電界、更には 体の程度を極力小さくすることによって、電磁波の漏洩の程度を少なくするように設計している。

【0074】 尚、前記電気的接続は、シールドケース101の下端縁の少なくとも一部、又はアンカーピン111とがグラウンド線121と直接接触し合うか、又は金属などの導体を介して間接的に接触し合うことによって実現される。

【0075】 たとえ、前記隙間を介して電磁波が多少外側に漏池したとしても、 必ずしも外側の回路部品に対する支障となる訳ではない。

【0076】 即ち、添洩する随磁波の程度は、隙間の程度と電磁波の波長、振幅の程度、及びシールドケース101の人きさによって左右されるが、アンカーピン111の挿通に基づくシールドケース101と回路基板102のグラウンド線121との結合を十分密なものとし、隙間を小さく設計することによって、添換した電磁波による外側の回路部品に対する支陸を防止することは、設計上可能であることは諸々の実験によって判明している。

【0077】 また、シールドケース101内の電子部品は、特に高周波回路においてパワーアンプ等の半導体が配置されるため発熱現象が発生する。

【0078】 このような発熱によって、電子部品白体の変質を防止するために、 シールドケース101に、通常複数の小穴を設ける手法が少なからず採用されて いる。

【0079】 そして、上記複数の小大側から電磁波が漏洩することを防止するために、小穴の径を微細とする設計が必要であるが(尚、径の程度は、電磁波の波長、振幅の程度などによって左右される。)、小穴の径の設計如何によっては、シールドケース101の通気性が低トし、放然の防止として極めて不十分になると共に、小穴からの電磁波の漏洩が著しくなる場合がある。

【0080】 本発明においては、上記のように、シールドケース101の下端 *

とグラウンド級121との間の結合を十分密なものとすると共に、シールドケース101に放熱性の高いばね用銅又は銅合金を採用することによって放熱用の小穴を不要とする設計も可能である。

【0081】 シールドケース101の下端縁におけるアンカーピン111同志の間隔によって、シールドケース101と回路無板102との密着の程度、ひいては隙間の程度が左右されるが、発明者の実験では、大抵の場合、隙間の幅が50µm以下、隙間の長さが2mm以下に保たれるように設定した場合には、相当強固な密着が得られ、必要なシールド性が得られることが多いことが判明している。

【0082】 本発明におけるシールドケース101の材質としては、金属又は合金が用いられるが、放然性と電気伝導性の高い銅又は銅合金が有利である。とりわり優れたばね性を持ちながら永久変形しにくい黄銅、りん青銅、洋白、ニッケル錫銅、チタン銅、コルソン銅及びペリリウム銅などが好適である。

【0083】 以下実施例にしたがって、説明する。

【0084】 実施例1

実施例1においては、図18に示すように、シールドケース101の下端縁と グラウンド線121との間に、金属製薬板ばね103を介在させている。

【0085】 当該商板ばね103は、シールドケース101の下端縁とグラウンド線121の双方を押圧することによって、双方の間の電気的接触を補うような作用を発揮している。

【0086】 当該遊板ばね103は、図18のような直線形状であることに代えて、折り曲がった形状、又は湾曲した形状を採用することも可能である。

但し、シールドケース101の下端緑と、グラウンド線121との隙間を可能な限り少なくすることが必要な場合には、これらの折れ曲がった形状、又は湾血した形状よりも、図18のような直線形状の金属製薄板ばね103の方がベターである。

【0087】 薄板ばね103は、シールドケース101を同路基板102から離れる万向である上側に押圧しているので、図21A、21B、及び図22A、22Bの設定の内、図21B、及び図22Bのように、アンカーピン111が共板の裏側において挿通孔122から突出し、かつ側部の側にはみ出た構成の場合

に、当該はみ出た部分が薄板ばね103によって上側に押圧される力を阻止できる点において好適である。

【0088】 逆に、図21A、及び図22Aの設計に実施例1を適用する場合には、上記線板はね103の上方に押止する力と、アンカーピン111の側部が 挿通孔122の側部を押圧することによる原爆力とのパランスを考慮したうまで、 設計することが必要となる。

【0089】 実施例1の場合には、必然的に薄板ばね103の介在によってシールドケース101とグラウンド線121との間の隙間が増大することになるので、実施例1の如き準板はね103を採用することが適切であるか否かは、準板はね103の介在によって形成される隙間の程度、シールドケース101内において発生する電磁波の周波数の程度、振幅の程度、シールドケース101の大きさ、及びシールドケース101内の回路素子につき、電磁波による影響の程度などを光慮したうえで、適宜判断すれば良い。

【0090】 尚、滋板はね103は、シールドケース101と一体形成をすることが作業効率上好ましい。

【0091】 实施例2

実施例2においては、図19に示すように、シールドケース101の側部から 斜下方向に、金属製造板はね103を回路基板102の上面を押圧するような状態にて設けている。

【0092】 尚、図19においては、金属製造板ばね103をシールドケース 101の内側に突設した場合を示しているが、突設する位置は、シールドケース 101の外側においても可能である(但し、取扱上の便宜を考慮するならば、内 側に突設させた方がベターである。)。

【0093】 実施例2の場合には、シールドケース101と薄板ばね103とを通常一体形成していないが、何れにせよ金属製売板ばね103が、シールドケース101の側面とグラウンド線121との間に介在している訳ではないので、双方の間に形成される隙間は、実施例1の場合に比し、小さく設計することが可能である。

【0094】 実施例2の薄板ばね103につき、シールドケース101と一体 形成をすることが、作業効率上好ましいことは、実施例1の場合と同様である。 【0095】 実施例2の尊板はね103は、回路悲板102を押圧した状態であることから、回路悲板102との間の隙間は殆ど存在しない。

【0096】 このような恋板ばね103を企属製とした場合には、恋板ばね103自体がシールド作用を発揮することになる。

【0097】 したがって、当該薄板はね103が回路悲板102を押圧する部位にも金属製のグラウンド線121を設けること、更には、薄板ばね103をシールドケース101の内側及び外側に交互に設け、かつ当該交互に設けた薄板ばね103が、シールドケース101の側面周囲の全ての領域を内側又は外側の何れか一方から囲んだ状態とすることによって、薄板はね103によるシールド効果の補強を十分なものとすることも可能である。

【0098】 実施例3

実施例3においては、図20に示すように、シールドケース101の下端に募 電性ペースト材104を設けている。

【0099】 このような事電性ペースト材101を設けた場合には、必然的にシールドケース101下端と回路装板102のグラウンド線121とが導電性ペスト材104によって充填され、殆ど隙間がなくなり、電磁波のシールド効果を十分発揮することができる。

【0100】 したがって、実施例3は、電磁液の液長が小さい場合、又は電磁液の振幅が大きい場合、更にはシールドケース101の容積が小さい場合などに採用するのに好適である。

【0101】 このように、本発明の回路基板におけるシールドケースの設置機 造においては、シールドケースの下端縁にアンカーピンを突設し、回路基板の挿 通孔に挿通させるという簡単な構成によって、電子部品から発生する電磁波のシ ールド効果を発揮することを実現でき、しかも半出付けによる前記①ないし⑤の 如き問題点をクリアすることができる。

【0102】 更には、シールドケースに放熱性と電気伝導性の高い銅又は銅合金を用いることによっては、通気孔を不要としていることも可能であり、他方では、実施例2、3のように、シールドケースと回路共椒との隙間による電磁波の 温速を十分カバー3るような機成をも採用することもできる。

【0103】 本発明の筐体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造は、

前記解決手段からも明らかなように、シールドケースと一体形成されている複数個のロックピンを宣体の上側に設けた挿通孔に挿通し、かつロックピンの側部が、 挿通孔の側部を弾性的に押圧することによって、シールドケースと管体とを緊着 している。なお、木例では、ロックピンが曲げ弾性ピンを構成している。

他力、回路基板と筐体とは既に一体形成されているので、結局上記繁着を介して、シールドケースを回路基板において設置していることを基本的な特徴としている。

【0104】 上記設置構造を実現するために、図28A、28Bに示すように、 市け弾性を有しているロックピン211回窓の間隔と、回路基板202における 挿通孔261同志の間隔とを同一とせずに、多少のずれを生じさせることによって、 挿迎孔261を挿通したロックピン211が、 左右方向の何れかの側に弾性 変形しながら、ロックピン211の側部が挿通孔261の側部を押圧する構成、 又は、図29A、29Bに示すように、曲げ弾性を有しているロックピン211 を、長手方向に沿って複数個に分割されており、自然の状態では、ロックピン211の太さが、 挿通孔261よりもやや太くなるように設計されており、ロックピン211を挿通孔261に挿通した場合には、ロックピン211の側部が挿通孔261の側部を押圧する構成などを採用することができる。

【0105】 前記図28A、28B及び図29A、29Bにそれぞれ示している構成の内、図28A、及び図29Aの場合には、挿通孔261の断面における太さが一定である場合を示しており、図28B、及び図29Bは挿通孔261の断面につき、上側が下側よりも途中で大きくなるような2段階に設計されており、しかも、ロックピン211の上側部分が挿通孔261の上側部分を弾性的に押圧し合っている場合を示す。

【0106】 図28B、及び図29Bの場合には、ロックピン211の上側部分は、挿通孔261の下側部分に対し、側部方向にはみ出た状態となっているため、シールドケース201と筐体206との緊着状態を、更に堅固な状態とすることができる。

【0107】 図28A、28B、及び図29A、29Bは、何れもロックピン 211が挿通孔261内に収納されており、筐体206から突出していない状態 を示しているが、ロックピン211が筐体206から突出したような状態は、当 然設計可能である(但し、筐体206が製品の外表面を形成する場合には、このような突出した状態を採用する必要はない。)。

【0108】 シールドケース201は、通常の場合、上面及び相対する4側面 を有している箱型タイプが採用されるが、必ずしもこのような形状に限定される 訳ではない。

【0109】 即ち、例えば、後楽園球場のようなドーム型の形状を採用することも技術的に可能である。

【0110】 他方、シールドケース201にて使用する金属板は一体形成であることから、所謂プレス成型によって加工される場合が多いが、必ずしも当該プレス成型に限定される訳ではなく、例えば、トラス状の骨格に薄い金属板をカバーした設計もまた当然可能である。

【0111】 このようなロックピン211の筐体206における挿通孔261の挿通に基づく結合によって、本発明においては、従来技術のような半田による接合を不要とし、前記①ないし⑤の如き欠点をクリアすることができる。

【0112】 半田による接合を採用しないことから、シールドケース201の下端縁と回路基板202のグラウンド線221との間に、多少の隙間(空隙)が生じ得ることにならざるを得ない。

【0113】 しかしながら、本発明においては、シールドケース201の下端 緑の少なくとも一部と回路基板202のグラウンド線221とを電気的に接続した状態とすることによって、シールドケース201とグラウンド線221とを略 同電位とし、前記隙間における電解、更には一体の程度を極力小さくすることによって、電磁波の漏洩の程度を少なくするように設計している。

【0114】 尚、前記電気的接続は、シールドケース201の下端縁の少なくとも一部とがクフウンド線221と直接接触し合うか、又は金属などの導体を介して間接的に接触し合うことによって実現される。

【0115】 たとえ、前記隙間を介して電磁波が多少外側に漏洩したとしても、 必ずしも外側の凹路部品に対する支障となる訳ではない。

【0116】 即ち、溜波する電磁波の程度は、隙間の程度と電磁波の波長、振幅の程度、及びシールドケース201の人きさによって左右されるが、シールドケース201と回路基板202のグラウンド線221とによる隙間を小さく設計

することによって、漏洩した電磁波による外側の回路部品に対する支障を防止することは、設計上可能であることは諸々の実験によって判明している。

【0117】 また、シールドケース201内の電子部品は、特に高周波回路においてパリーアンプ等の半導体が配置されるため発熱現象が発生する。

【0118】 このような発熱によって、電子部品自体の変質を防止するために、シールドケース201に、通常複数の小穴を設ける手法が少なからず採用されている。

【0119】 そして、上記複数の小穴側から電磁波が漏洩することを防止するために、小穴の径を微細とする設計が必要であるが(尚、径の程度は、電磁波の波長、振幅の程度などによって左右される。)、小穴の径の設計如何によっては、シールドケース201の通気性が低下し、放熱の防止として極めて不十分になると共に、小穴からの電磁波の漏洩が著しくなる場合がある。

【0120】 本発明においては、上記のように、シールドケース201の下端 とグラウンド線221との間の結合を十分密なものとすると共に、シールドケース201に放熱性の高いばね用鋼又は銅合金を採用することによって放熱用の小穴を不変とする設計も可能である。

【0121】 シールドケース201のト端縁におけるアンカーピン211回志の間隔によって、シールドケース201と回路共板202との密治の程度、ひいては隙間の程度が左右されるが、発明者の実験では、大抵の場合、隙間の幅が50µm以下、隙間の長さが2mm以下に保たれるように設定した場合には、相当強固な密治が得られ、必要なシールド性が得られることが多いことが判明している。

【0122】 本発明におけるシールドケース201の材質としては、金属义は合金が用いられるが、放然性と電気導電性の高い銅又は鋼合金が有利である。とりわり優れたばね性を持ちながら永久変形しにくい黄銅、りん青銅、洋白、ニッケル錫銅、チクン銅、コルソン銅及びベリリウム銅などが好適である。

【0123】 以下実施例にしたがって、説明する。

【0124】 実施例4

実施例4においては、図24に示すように、シールドケース201の下端縁と グラウンド線221との間に、金属製剤板はね203を介在させている。 【0125】 金展製造板はね203は、シールドケース201の下端線とグラウンド線221の双方を押圧することによって、双方の間の電気的接触を補うような作用を発揮している。

【0126】 金属製物板はね203は、図24のような直線形状であることに 代えて、折り曲がった形状、又は湾曲した形状を採用することも可能である。

但し、シールドケース201の下端緑と、グラウンド線221との隙間を可能な限り少なくすることが必要な場合には、これらの折れ曲がった形状、又は湾曲した形状よりも、図24のような直線形状の金属製薄板ばわ203の方がベターである。

【0127】 金属製薄板ばね203は、シールドケース201を筐体206の 側に押圧しているので、筐体206とシールドケース201との緊着関係はより 堅固な状態となる。

【0128】 実施例4の場合には、必然的に金属製造板ばね202の介在によってシールドケース201とグラウンド線221との間の隙間が増大することになるので、実施例4の如き金属製薄板はね203を採用することが適切であるか否かは、金属製造板ばね203の介在によって形成される隙間の程度、シールドケース201内において発生する電磁液の周波数の程度、振幅の程度、シールドケース201の大きさ、及びシールドケース201内の回路素子につき、電磁液による影響の程度などを考慮したうえで、適宜判断すれば良い。

【0129】 尚、金属製漆板ぽね203は、シールドケース201と一体形成をすることが作業効率上好ましい。

【0130】 尖旋倒5

実施例 5 においては、図 2 5 に示すように、シールドケース 2 0 1 の側部から 斜下力向に、金属製薄板はね 2 0 3 を回路基板 2 0 2 の上面を押圧するような状態にて設けている。

【0131】 尚、図25においては、金属製薄板ばね203をシールドケース201の内側に突設した場合を示しているが、突設する位置は、シールドケース201の外側においても明能である(但し、取扱上の便宜を考慮するならば、内側に突設させた方がベターである。)。

【0132】 実施例5の場合には、シールドケース201と金属製薄板ばね2

03とを通常一体形成していないが、何れにせよ金属製薄板はね203が、シールドケース201の側面とグラウンド線221との間に介在している訳ではないので、双万の間に形成される隙間は、実施例1の場合に比し、小さく設計することが可能である。

【0133】 実施例5の金属製準板ばね203につき、シールドケース201と一体形成をすることが、作業効率上好ましいことは、実施例4の場合と同様である。

【0134】 実施例5の金属製酶板ばね203は、同路基板202を押圧した 状態であることから、回路基板202との間の隙間は殆ど存在しない。

【0135】 このような金属製薬板ばね203を金属製とした場合には、金属製薬板ばね203自体がシールド作用を発揮することになる。

【0136】 したがって、金属製薄板ばね203が回路基板202を押圧する部位にも金属製のグラウンド線221を設けること、更には、金属製薄板ばね203をシールドケース201の内側及び外側に交互に設け、かつ当該交互に設けた金属製薄板ばね203が、シールドケース201の側面周囲の全ての領域を内側又は外側の何れか一方から囲んだ状態とすることによって、金属製薄板ばね203によるシールド効果の補強を十分なものとすることも可能である。

実施例6においては、図26に示すように、シールドケース201の上側と筐体206との間に、シールドケース201及び筐体206の双方を押圧するように作用する金属製準板ばね203を介在させている。

【0138】 このような金属製漆板ばね203は、シールドケース201を、 回路基板202の側に押圧するので、双方の間の隙間を減少させ、シールド効果 を助長させることができる。

【0139】 但し、実施例6の金属製薄板ばね203は、シールドケース201と筐体206の双方を押圧するような作用を行っているので、図28B、及び図29Bのように、ロックピン211の上側部分の太さが、挿通孔261のト側に対し、はみ出た状態となっているような設計の場合には、上記金属製造板はね203の作用を阻止できる点において好適である。

【0140】 逆に、図28A、図29Aの設計において、実施例6を適用する

場合には、金属製画板はね203による押圧力と、ロックピン211の側部が抑 通孔261の側部を押圧することによる摩擦力とのパランスを考慮したうえで、 設計することが必要となる。

【0141】 実施例7

実施例 7 においては、図 2 7 に示すように、シールドケース 2 0 1 の下端に導 電性ペースト材 2 0 4 を設けている。

- 【0142】 このような導電性ペースト材204を設けた場合には、必然的にシールドケース201下端と回路基板202のグラウンド線221とが導電性ペースト材204によって充填され、殆ど隙間がなくなり、電磁波のシールド効果を十分発揮することができる。
- 【0143】 したがって、実施例1は、電磁波の波長が小さい場合、又は電磁波の振幅が入きい場合、更にはシールドケース201の容積が小さい場合などに採用するのに好適である。
- 【0144】 このように、木発明の筺体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造においては、管体付き回路基板において、シールドケースの上側にロックピンを突設し、筐体の挿通孔に挿通させるという簡単な構成によって、電子部品から発生する電磁液のシールド効果を発揮することを実現でき、しかも半田付けによる前記①ないし⑤の如き問題点をクリアすることができる。
- 【0145】 更には、シールドケ・スの下端緑と回路基板のグラウンド級との隙間如何によっては、通気孔を不要としていることも可能であり、他方では、実施例5、6、7のように、シールドケースと回路基板との隙間による電磁波の漏洩を十分カバーするような構成をも採用することもできる。

特許請求の範囲

- 1. 挿通孔挿通孔金属製のシールドケースまたは無線機に内蔵された板状アンテナの周囲端に曲げ弾性変形可能なピン(以下、曲げ弾性ピンと称す)を設け、 回路基板または回路基板と位体に挿通孔を設け、曲げ弾性ピンを挿通孔に挿通して、回路基板または回路基板と位体に対し電気的および/または機械的に連結したことを特徴とする回路基板にむけるシールドケースまたは板状アンテナの設置構造。
- 2. 請求項1記載の同路基板におけるシールドケースまたは板状アンテナの設置構造であって、無線機に内蔵された板状アンテナおよび同路基板の連結構造において、板状アンテナには、板状のアンテナ素子と、このアンテナ素子の一側線から突出する2本の細条を板状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された給電ストリップおよび短絡ストリップと、これら給電ストリップおよび短絡ストリップの先端にそれぞれ形成された曲げ弾性変形可能な給電用スプリングピンおよび短絡用スプリングピンとを設け、回路基板には、給電回路および短緒回路と、これら給電回路および短緒回路に接続された給電用導電層および短緒用の路に形成された給電孔および短絡孔とを設け、前記板状アンテナの給電用スプリングピンおよび短絡用スプリングピンを前記回路基板に形成した給電用孔および短絡用孔に呼吸自在に曲げ弾性的に咬合して、板状アンテナと回路基板とを機械的かつ電気的に連結したことを特徴とする板状アンテナと回路基板との連結構造。
- 3. 前記板状アンテナには、前記板状アンテナ素子の側縁の前記給電ストリップを形成した以外の複数の個所において板状アンテナ素子の側縁から突出する複数の細条を板状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された複数の連結用スプリングピンを設け、前記回路基板には、前記給電回路、短絡回路および給電用導電層、短絡用導電層が形成されていない部分であって前記複数の連結用スプリングピンと対応する位置に形成された複数の連結用孔を設け、前記板状アンテナの複数の連結用スプリングピンを前記回路基板に形成した複数の連結用孔に曲げ弾性的に嵌合して板状アンテナと回路基板とを機械的に連結したことを特徴とする請求項2に記載の板状アンテナと回路基板との連結構造。

- 請求項1記載の回路共根における構成部品の連結構造であって、無線機に 内蔵された板状アンテナおよび回路港板の連結構造において、板状アンテナには、 板状のアンテナ素子と、このアンテナ素子の一側縁から突出する2本の細条を板 状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された給電ストリップ および短絡ストリップと、これら給電ストリップおよび短絡ストリップの先端に それぞれ形成された曲げ弾性変形可能な給電用圧接端子および短絡用圧接端子と、 前記板状アンテナ素子の側縁の前記給電ストリップおよび短絡ストリップを形成 した以外の複数の個所において板状アンテナ素子の側縁から突出する複数の細条 を板状アンテナ素子の平面に対してほぼ垂直に折り曲げて形成された複数の連結 用スプリングピンとを設け、回路基板には、給電回路および短絡回路と、これら **給電回路および短絡回路に接続された給電用導電バッドおよび短絡用導電バッド** と、前記給電回路、短絡回路および給電用導電バッド、短絡用導電バッドが形成 されていない部分に形成された複数の連結用孔を設け、前記板状アンテナの複数 の運結用スプリングビンを前記回路基板に形成した複数の運結用孔に押脱日在に 曲げ弾性的に嵌合して根状アンテナと回路基板とを機械的に連結すると共に、前 記板状アンテナの給電用圧接端子および短絡用圧接端子を前記回路基板に形成し た給電用導電パッドおよび短絡用導電パッドに曲げ弾性的に押圧して、板状アン アナと回路基板とを電気的に連結したことを特徴とする板状アンテナと回路基板 との連結構造。
- 5. 前記板状アンテナ栗子の回路基板と対向する表面あるいは回路基板と対向する面とは反対側の表面あるいはその両表面に電気絶縁性材料より成るフィルムをラミネートしたことを特徴とする請求項1または3に記載の板状アンテナと回路基板との連結構造。
- 6. 前記板状アンテナ素子の少なくとも回路基板と対向する表面に電気絶縁性 材料より成るフィルムをラミネートし、板状アンテナと回路基板との間に、ハウ ジングの一部またはそれに類する保持部材を介在させたことを特徴とする請求項 5 に記載の板状アンテナと回路基板との連結構造。
- 7. 前記フィルムの厚さを1μm以上、200μm以下としたことを特徴とする 請求項5に記載の根状アンテナと回路基板との連結構造。
- 8. 前記板状アンテナ素子が、黄銅、リン青銅、洋白、ニッケル銅、チタン蝌、

コルソン鋼またはベリリウム鋼で製作されたことを特徴とする調水項1または3 に記載の板状アンテナと回路基板との連結構造。

- 覇求項 1 記載の回路基板における構成部品の連結構造であって、無線機に 内蔵された榎状アンテナおよび回路基版の連結磁造において、板状アンテナには、 板状アンテリ素子と、この板状アンテナの一側縁から突出する2本の細条を板状 アンテナ素子の平面に対してほほ垂直な一方向に折り曲げて形成された給電スト リップおよび短絡ストリップと、これら給電ストリップおよび短絡ストリップの 先端にそれぞれ形成された曲げ弾性変形可能な給電用端子および短絡用端子と、 板状アンテナ案子の側縁から突出する複数本の細条を、前記給電ストリップおよ び短絡ストリップを折り曲げた方向とは反対側に折り血げて形成した複数の運結 用スプリングピンとを設け、同路基板には、給電回路および短絡回路と、これら 給電回路および短絡回路に接続された給電用導電層および短絡用導電層とを設け、 前記板状アンテナの複数の連結用スプリングビンを、前記回路準板と対向する側 とは反対側に配置されるハウジングの表面に形成された複数の連結用孔に挿脱自 在に出げ弾性的に嵌合して、板状アンテテとハウジングとを機械的に連結すると 共に、前記板状アンテナの給電用端子および短絡用端子を前記回路基板に形成し た総電用導電層および無絡用導電層に電気的に接続したことを特徴とする板状で ンテナと回路基板との連結極治。
- 10. 前記板状アンテナの給電用端子および短絡用端子を、血げ弾性変形可能な給電用圧接端子および短絡用圧接端子としてそれぞれ構成し、前記同路基板の給電用導電層および短絡用導電層と、同路基板の表面に形成された給電用導電パッドおよび短絡用導電パッドとしてそれぞれ構成し、前記給電用圧接端子および短絡用圧接端子を前記給電用導電パッドおよび短絡用導電パッドのそれぞれ圧接させて電気的に接続したことを特徴とする請求項9に記載の板状アンテナと回路基板との連結構造。
- 11. 前記板状アンテナの給電用端子および短絡用端子を、曲げ弾性変形可能 な給電用スプリングビンおよび知路用スプリングビンとしてそれぞれ構成し、前 記回路基板には、前記給電用人プリングビンおよび短絡用スプリングピンと対応 する位置に給電・連結用孔および短絡・連結用孔をそれぞれ設け、前記給電用導電 層および短絡用導電層を、前記給電・連結用孔および短絡・連結用孔の内壁に形成

し、前記板状アンテナの給電用スプリングピンおよび短絡用スプリングピンを前記回路基板に形成した給電·連結用孔および短絡·連結用孔にそれぞれ曲げ弾性的に嵌合して、板状アンテナと回路基板とを機械的かつ電気的に連結したことを特徴とする請求項9に記載の板状アンテナと同路基板との連結構造。

- 12. 前記板状アンテナ素子の回路基板と対向する表面あるいは回路基板と対向する面とは反対側の表面あるいはその両表面に電気絶縁性材料より成るフィルムをラミネートしたことを特徴とする請求項9に記載の板状アンテナと回路基板との連結機構。
- 13. 前記板状アンテナ素子の少なくとも回路基板と対向する表面に電気絶縁性材料より成るフィルムをラミネートし、板状アンテナと回路基板との間に、ハウジングの一部またはそれに短する保持部材を介在させたことを特徴とする請求項12に記戒の板状アンテナと回路基板との連結構造。
- 14. 前記フィルムの原さを 1 μm以上、200 μm以下としたことを特徴とする請求項12に記載の奴状アンデナと同路基板との連結確造。
- 15. 前記板状アンテナ素子が、黄銅、リン青銅、洋白、ニッケル銅、チタン 銅、コルソン銅またはベリリウム銅で製作されたことを特徴とする請求項9に記載の板状アンアナと回路基板との連結構造。
- 16. 請求項1記載のシールドケースまたは板状アンテナの設置構造であって、 金属製によるシールドケースの下端縁に、曲げ弾性を有する複数個のアンカーピンを該シールドケースと一体形成し、同路基板に設けた挿通孔に当該アンカーピンを挿通すると共に、アンカーピンの側面が弾性的に挿通孔の側面と押圧し合う 状態とし、回路基板において、シールドケースの下端縁に対応する位置に敷設したグラウンド線と、シールドケースの下端縁の少なくとも一部、又はアンカーピンとが電気的に接続していることに基づくシールドケースの回路基板における設置構造。
- 17. 回路基板の裏側において、アンカービンを挿通孔から突出させ、かつ突 出部分が挿通孔の側部方向にはみ出した状態となっていることを特徴とする請求 項16記載のシールドケースの回路基板における設置構造。
- 18. 曲げ弾性を有しているアンカービン同志の距離と、対応する挿通孔同志の距離との間に偏差が生ずるような設計を行うことによって、アンカービンの側

部が挿通4の側部を弾性的に押圧することを特徴とする請求項 1 6 記載のシールドケースの回路基板における設置構造。

- 19. アンカービンが、長手方向に沿って複数個に分割されており、自然の状態では、アンカービンの大さが、挿通孔よりもやや大くなるように設計することによって、アンカービンの側部が挿通孔の側部を弾性的に押圧していることを特徴とする請求項16記載のシールドケースの回路基板における設置構造。
- 20. シールドケースに、通気用の小穴を設けていないことを特徴とする請求 項16記載のシールドケースの回路基板における設置概造。
- 21. シールドケースの下端線と、グラウンド線との間に、シールドケースと 回路悲板との双方を押圧する金属製薄板ばねを設けたことを特徴とする請求項1 6記載のシールドケースの回路基板における設置構造。
- 22. シールドケースの側面から金属製薄板はねを斜下方向に設置し、当該薄板はねが、回路基板面の上面を弾性力によって押圧していることを特徴とする請求項16記載のシールドケースの回路基板における設置構造。
- 23. 金属製漆板ばねが押圧する回路基板の領域にグラウンド線を敷設したことを特徴とする請求項22記載のシールドケースの回路基板における設置構造。
- 24. 金属製液板はねがシールドケースの内側及び外側に交互に配置され、かつシールドケースの全周別が、金属製薄板はねによって内側又は外側の何れか一方から囲まれた状態にあることを特徴とする請求項22記載のシールドケースの 回路基板における設置構造。
- 25 シールドケースの下端縁と、回路基板のグラウンド線とを導電性ペーストによって接合したことを特徴とする請求項16記載のシールドケースの回路基板における設置構造。
- 26. シールドケースが、黄銅、リン青銅、洋白、ニッケル銅、チタン銅、コルソン銅またはベリリウム銅で製作されたことを特徴とする請求項15記載のシールドケースの回路基板における設置構造。

孔の側面と押圧し合う状態とし、回路基板において、シールドケースの下端線に 対応する位置に敷設したグラウンド線と、シールドケースの下端線の少なくとも 一部とが屯気的に接続していることに基づく無体付き回路基板におけるシールド ケースの設置構造。

- 28. 挿通孔の断面の太さが、長手方向の途中段階において、下側よりも上側が大きくなるような2段階に設計し、かつロックピンの上側部分が、挿通孔の下側に対し、側部方向にはみ出ていることを特徴とする請求項27記載の筐体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造。
- 29. 曲げ弾性を有しているロックピン同志の距離と、対応する抑通孔同志の 距離との間に偏差が生ずるような設計を行うことによって、ロックピンの側部が 挿通孔の側部を弾性的に押圧することを特徴とする請求項27記載の筐体付き回 路基板におけるシールドケースの設置構造。
- 30. ロックピンが、長于方向に沿って複数個に分割されており、日然の状態では、ロックピンの太さが、挿遊孔よりもやや太くなるように設計することによって、ロックピンの側部が挿迹孔の側部を弾性的に押圧していることを特徴とする
 高水項27記載の筺体付き回路基板におけるシールドケースの設置標準。
- 31. シールドケースに、通気用の小穴を設けていないことを特徴とする請求 項27記載の筺体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造。
- 32. シールドケースの下端緑と、グラウンド線との間に、シールドケースと 回路基板との双方を押圧する金属製剤板ばねを設けたことを特徴とする請求項2 7記載の筐体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造。
- 33. シ・ルドケ・スの側面から金属製準板ばねを斜下方向に設置し、当該金属製剤板ばねが、回路基板面の上面を弾性力によって押圧していることを特徴とする請求項27記載の筐体付き回路基板におけるシールドケー人の設置構造。
- 3 4. 金属製薄板ばねが押圧する回路基板の領域にグラウンド線を敷設したことを特徴とする請求項 3 3 記載の筺体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造。
- 35. 金属製薄板ばねがシールドケースの内側及び外側に交互に配置され、かつシールドケースの全周囲が、金属製薄板はねによって内側又は外側の何れか一方から囲まれた状態にあることを特徴とする請求項33記載の筐体付き回路基板

におけるシールドケースの設置構造

- 36. シールドケースの上側と、筐体との間にシールドケース及び筐体の双方を押止するように作用する金属製物板はねを設けたことを特徴とする請求項27記載の筐体付き削路基板におけるシールドケースの設置構造。
- 37. シールドケースの下端縁と、回路基板のグラウンド級とを導電性ペーストによって接合したことを特徴とする請求項27記載の筐体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造。
- 38. シールドケースが、黄銅、リン青銅、洋白、ニッケル銅、チタン銅、コルソン銅またはベリリウム銅で製作されたことを特徴とする請求項27記載の筺体付き回路基板におけるシールドケースの設置構造。



押運孔押運孔金属製のシールドケースまたは無線機に内蔵された板状アンテナの周囲端に曲げ弾性変形可能なピン (以下、曲げ弾性ピンと称す)を設り、回路基板または同路基板と筐体に挿通孔を設け、曲げ弾性ピンを挿通孔に挿通して、回路基板または回路基板と筐体に対し電気的および/または機械的に運結する。 好適な具体例として、回路基板における構成部品の連結構造が、無線機に内蔵された板状アンテナと回路蒸板との連結構造、回路飛板におけるシールドケースの連結構造、あるいは、筐体付き回路基板におけるシールドケースの連結構造に関する。

. 02009 (2001-376,721 comb.)